

農業部高雄區農業改良場

研究成果技術移轉意願書

廠商名稱	
移轉技術名稱	可可果實端切剖開機製造及裝配技術
科技計畫名稱	可可果實自動剖殼及果殼分離機械之開發
計畫主持人	潘光月
擬利用技術內容	可可果實剖殼作業流程之相關機構與技術。
授權地區	我國管轄區域內，產品銷售出口地區不限
預期應用範圍及 預期產品	1.預期應用範圍：可可果實剖殼取豆作業。 2. 預期產品：可可果實端切剖開機。

申請人（公司代表人）：_____（簽章）

申請日期：_____年_____月_____日